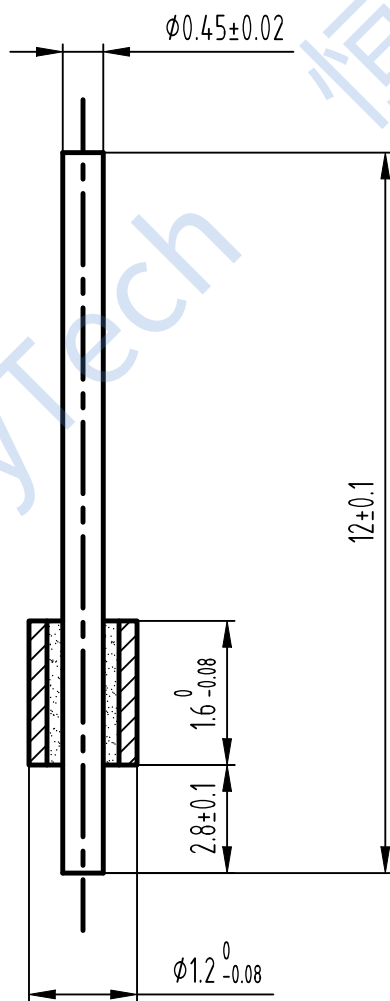




技术要求：

- 1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
- 2. 介电耐压： $\geq 300V$
- 3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
- 4. 使用寿命： ≥ 500 次
- 5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
- 6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

						装配图				HN-DC1216-0.45(12-2.8)	
										成都恒利泰科技有限公司	
标记	处数	更改文件号		签字	日期					成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd	
设计		标准化			图样标记		重量	比例			
								12:1			
审核											
工艺		日期			共 页		第 页				